



平成 22 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 兼松エレクトロニクス株式会社

代表者名 代表取締役社長 榎本 秀貴

(コード番号 8096 東証第一部)

問合せ先 経営企画室長 岡崎 恭弘

(TEL 03-5250-6821)

営業問合せ先 第二ソリューション営業本部長 渡辺 亮

(TEL 03-5250-6484)

中国における子会社設立に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 7 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり子会社を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 子会社設立の目的

当社は中期経営計画において、「グローバル市場への参入」を重点施策の一つと位置付けております。

このたび、日系企業の進出が盛んな中国において、半導体・機構設計開発のオフショアビジネスモデルを確立することを目的に、開発拠点となる子会社を中国・成都市に新設することといたしました。

さらに、従来から当社がビジネスの基盤としている IT インフラ構築・サポートに加え、クラウドサービスビジネスを中国に進出している日系企業向けに拡販することで、事業規模拡大を図ってまいります。

2. 子会社の概要

(1) 商 号	兼松電子(成都)有限公司 Kanematsu Electronics(Chengdu)Ltd.
(2) 代 表 者	董事長兼総経理 森山 幹男
(3) 所 在 地	中華人民共和国四川省成都市高新区天府软件园内
(4) 営 業 開 始 日	2010 年 12 月 1 日 (予定)
(5) 主 な 事 業 内 容	電子回路・機構部品等の設計開発受託、 IT インフラ機器類の販売・構築・保守・運用等
(6) 決 算 期	12 月 31 日
(7) 従 業 員	約 40 人 (2013 年度計画)
(8) 主 な 事 業 所	本社 中華人民共和国四川省成都市
(9) 資 本 金	3,100 千米ドル
(10) 出 資 者	兼松エレクトロニクス株式会社 100%

3. 今後の見通し

当該子会社の事業計画につきましては、現在策定中であります。

以 上